



內蒙古科技大學  
INNER MONGOLIA UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

## 信息工程学院

### 《物联网创新设计实践》课程实验报告

题目: 数字电压表的设计与调试

学生姓名: 王某某

学号: 2067165110

专业: 建筑电气与智能化

班级: 自动化 2020-3

指导教师: 张某某 教授

2022年10月17日

## 目 录

1	实验内容 .....	1
1.1	实验目的 .....	1
1.2	实验内容及要求 .....	1
2	硬件设计 .....	1
2.1	TLC549 八位 AD 转换芯片介绍 .....	1
2.2	TLC549 管脚功能及 AD 转换电路原理图 .....	2
2.3	TLC549 八位 AD 转换芯片的工作时序 .....	2
2.4	数字电压表电路原理图 .....	3
3	软件设计 .....	4
3.1	主程序设计 .....	4
3.2	系统初始化子程序设计 .....	5
3.3	中断服务子程序设计 .....	5
3.4	AD 转换子程序设计 .....	6
3.5	关键算法 .....	7
3.5.1	标度变换算法 .....	7
3.5.2	更新显示缓冲区算法 .....	8
4	实验调试过程 .....	9
5	总结 .....	9
	附录 A 源代码 .....	10
	附录 B 电路原理图 .....	14

# 1 实验内容

## 1.1 实验目的

- (1) 理解和掌握单片机 AD 扩展软硬件设计方法。
- (2) 掌握 TLC549 模数转换扩展电路硬件设计及驱动程序设计方法。
- (3) 掌握数字电压表软硬件设计及调试方法。

## 1.2 实验内容及要求

完成数字电压表软硬件设计与调试，实验箱通过电位器输出 0-5V 电压信号，单片机通过 TLC549 模数转换芯片采集该电压，并显示在 4 位 LED 数码管，要求写出实验报告，给出工程文件及调试视频。

实验报告要求绘制出主程序流程图、AD 转换子程序流程图、中断服务子程序流程图初始化子程序流程图。

# 2 硬件设计

## 2.1 TLC549 八位 AD 转换芯片介绍

AD 转换芯片的作用是将模拟信号转换为数字信号，TLC549 是 8 位串行 A/D 转换器芯片，可与通用微处理器、控制器通过 CLK、CS、DATAOUT 三条口线进行串行接口。具有 4MHz 片内系统时钟和软、硬件控制电路，转换时间最长 17 $\mu$ s，TLC549 为 40000 次/s。总失调误差最大为  $\pm 0.5$ LSB，典型功耗值为 6mW。采用差分参考电压高阻输入，抗干扰，可按比例量程校准转换范围，VREF-接地，VREF+ - VREF $\geq 1$ V，可用于较小信号。

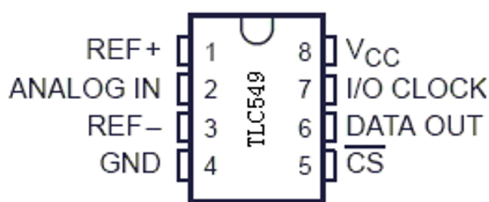


图 1 TLC549 八位 AD 转换芯片

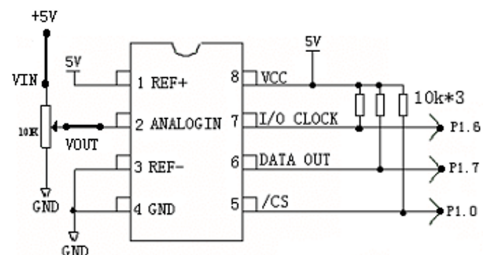


图 2 TLC549AD 转换电路原理图

## 2.2 TLC549 管脚功能及 AD 转换电路原理图

表 1 TLC549 芯片管脚定义

管脚名称	描述
REF+	正基准电压输入, $2.5V \leq \text{REF+} \leq V_{CC} + 0.1$ 。
REF-	负基准电压输入端, $-0.1V \leq \text{REF-} \leq 2.5V$ 。
VCC	系统电源 $3V \leq V_{CC} \leq 6V$ 。
GND	接地端。
/CS	芯片选择输入端。
DATA OUT	转换结果数据串行输出端, 高位在前, 低位在后。
ANALOG IN	模拟信号输入端, $0 \leq \text{ANALOG IN} \leq V_{CC}$ 。
I/O CLOCK	输入/输出时钟输入端, 同于同步芯片的输入输出操作。

TLC549 的管脚功能定义如表 1 所示, 其管脚分布如图 1 所示。

单片机扩展 TLC549AD 转换电路原理图如图 2 所示, 单片机 I/O 口分别与 I/O CLOCK、DATA OUT 及 /CS 相连, 模拟量收入端接 ANALOG IN, REF+、REF- 分别接 +5V 和 GND。

## 2.3 TLC549 八位 AD 转换芯片的工作时序

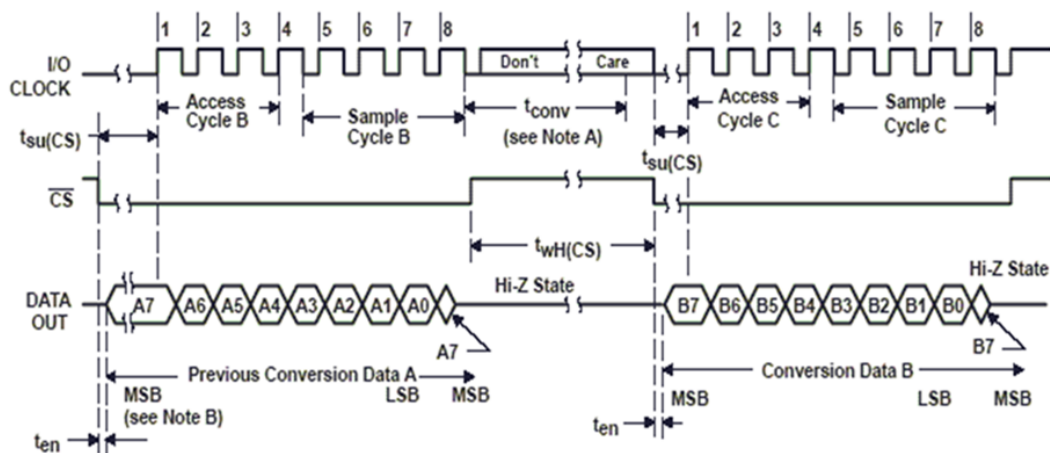


图 3 TLC549 工作时序图

TLC549 八位 AD 转换芯片的工作时序如图 3 所示。

当/CS 变为低电平后, TLC549 芯片被选中, 同时前次转换结果的最高有效位 MSB (A7) 自 DATA OUT 端输出, 接着要求自 I/O CLOCK 端输入 8 个外部时钟信号, 前 7 个 I/O CLOCK 信号的作用, 是配合 TLC549 输出前次转换结果的 A6-A0 位, 并为本次转换做准备: 在第 4 个 I/O CLOCK 信号由高至低的跳变之后, 片内采样/保持电路对输入模拟量采样开始, 第 8 个 I/O CLOCK 信号的下降沿使片内采样/保持电路进入保持状态并启动 A/D 开始转换。转换时间为 36 个系统时钟周期, 最大为 17us。直到 A/D 转换完成前的这段时间内, TLC549 的控制逻辑要求: 或者/CS 保持高电平, 或者 I/O CLOCK 时钟端保持 36 个系统时钟周期的低电平。由此可见, 在自 TLC549 的 I/O CLOCK 端输入 8 个外部时钟信号期间需要完成以下工作: 读入前次 A/D 转换结果; 对本次转换的输入模拟信号采样并保持; 启动本次 A/D 转换开始。

## 2.4 数字电压表电路原理图

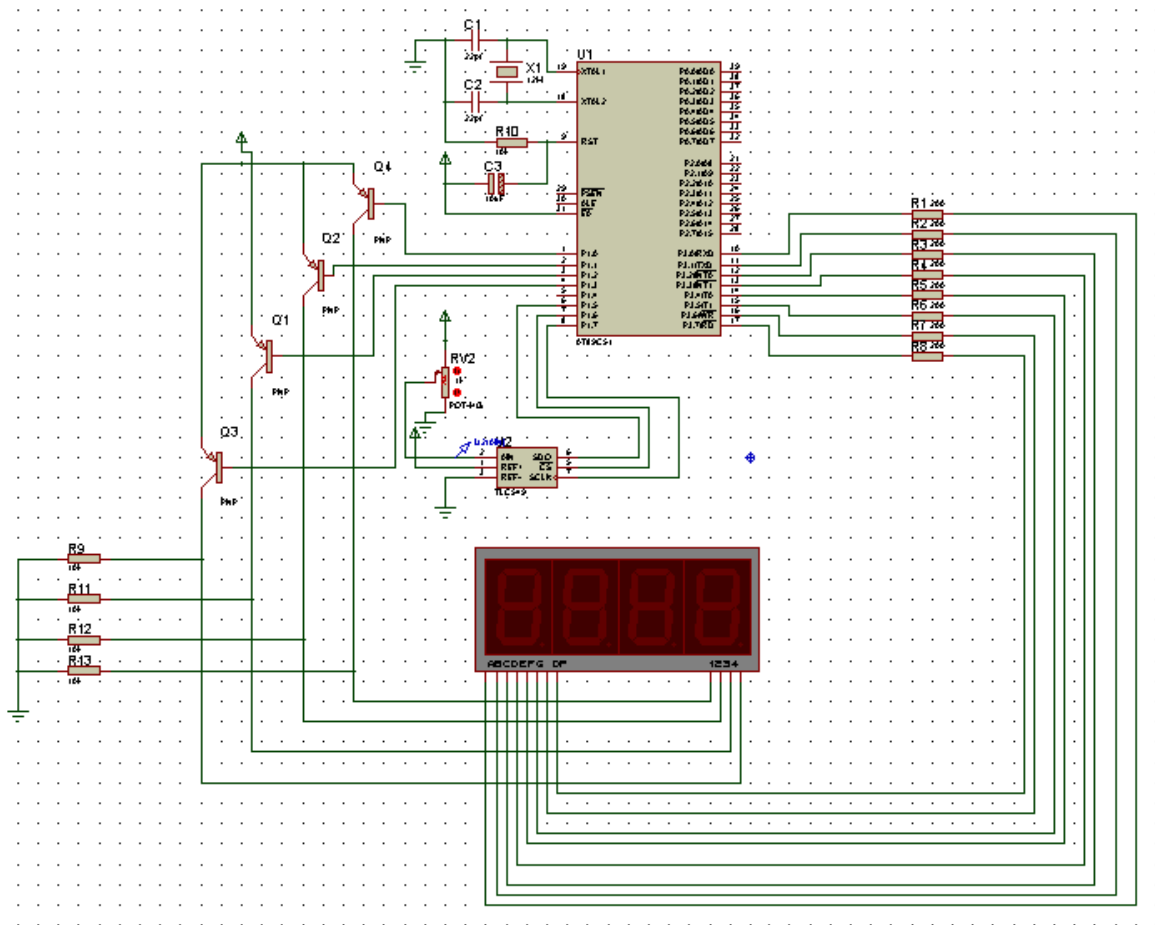


图 4 数字电压表电路原理图

数字电压表的电路原理图如图 4 所示, 包括由电源电路、时钟电路及复位电路组成的单片机最小系统电路, AD 转换接口电路及 4 位数码管驱动电路。P1.5-P1.7 分别与 TLC549 的 CLK、/CS 及 DOUT 相连,4 位数码管驱动电路采用动态刷新工作模式, P1.0-P1.3 输出 LED 数码管驱动电路的字位码, P3 口输出字型码。

### 3 软件设计

#### 3.1 主程序设计

主程序流程图如图 5 所示, 首先调用系统初始化子程序, 这里主要是对定时器 T0 初始化, T0 中断产生两个时标,1 个 2ms 的时标 flag 用于刷新 4 位 LED 数码管,1 个 80ms 时标 flag1 用于更新电压显示值。80ms 时标到, 读取当前 AD 值, 进行标度变换并更新数据显示缓冲区。2ms 时间到, 通过 P3 口和 P1 口分别输出字型码和字位码, 实现 4 位 LED 数码管的动态刷新。

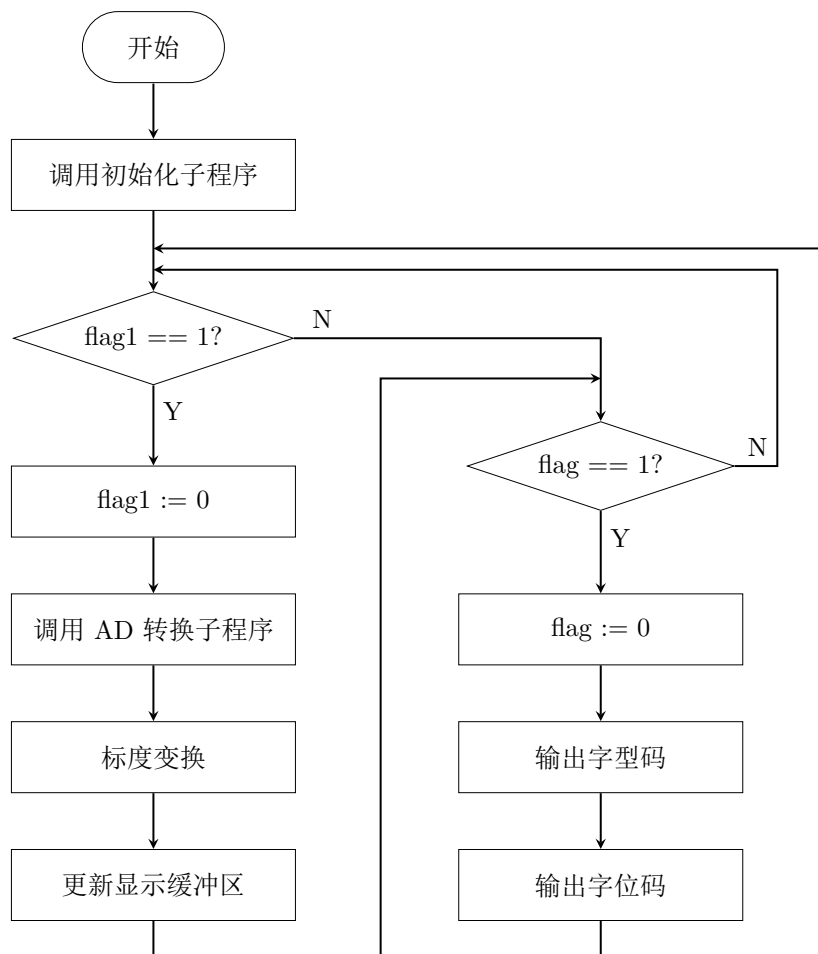


图 5 主程序流程图

### 3.2 系统初始化子程序设计

初始子程序流程图如图 6 所示<sup>[1]</sup>。

首先，修改 TMOD 的值，将 T0 设置为非门控定时器方式 1(16 位定时器方式)，之后将 EA、ET0 置为 1 开 T0 中断，设置 T0 计数器 TH0、TL0 的初值，最后将 TR0 置为 1 启动定时器 T0。

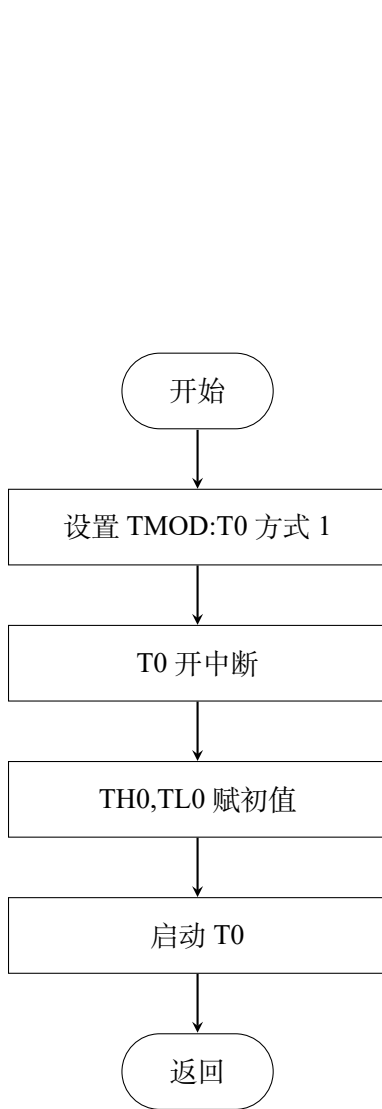


图 6 系统初始化子程序流程图

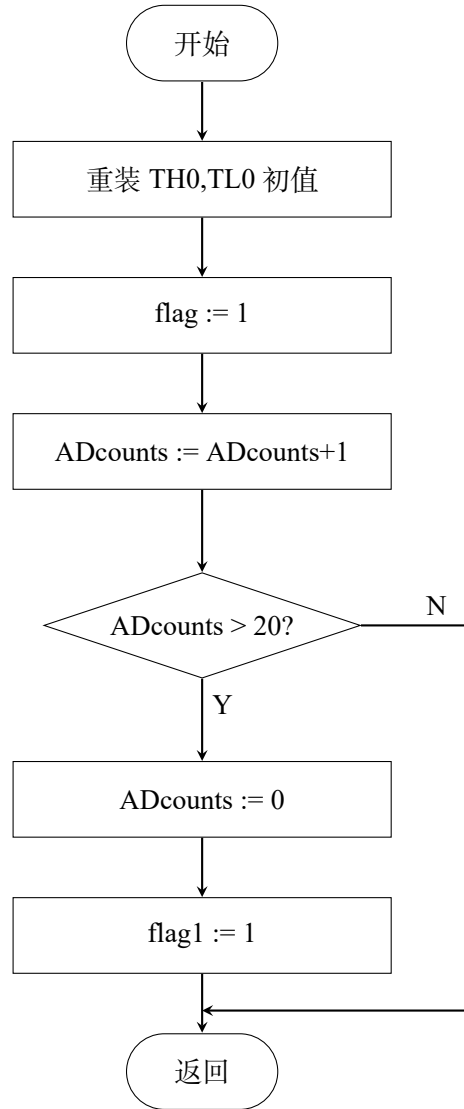


图 7 中断服务子程序流程图

### 3.3 中断服务子程序设计

中断服务子程序流程图如图 7 所示，每 2ms 进入中断，进入中断服务子程序后首先重装 TH0,TL0 初值，将 2ms 时标 flag 置为 1，将计数器 ADcounts 增 1，增到 40 时将

80ms 时标 flag1 置为 1。

### 3.4 AD 转换子程序设计

TLC549AD 转换的关键算法如图 8 所示。

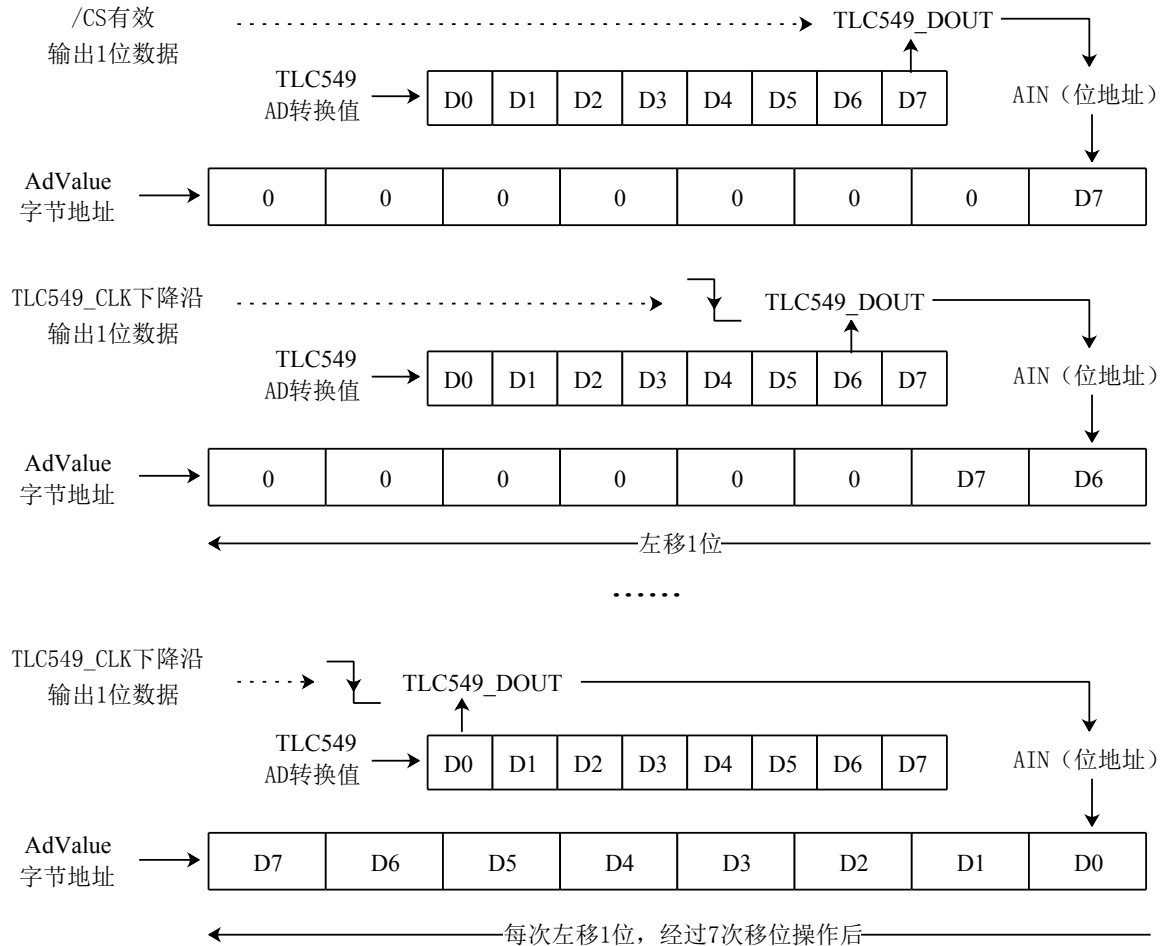


图 8 TLC549 移位算法图

AD 转换子程序设计如图 9 所示, 根据 TLC549 的时序图, 先将 /CS 置为低电平。循环体执行 8 次, 每次先将 AdValue 左移 1 位, 再从 CLK 输出下降沿信号并从 DOUT 读出 1 位数据到 AdValue 最低位, 由于 TLC549 的数据输出高位在前低位在后, 经过 8 次移位后正好读出 8 位 AD 值。最后将 AD 转换结果返回。

AD 转换子程序代码如下所示:

```

1 uint8_t getAdValue() {
2     uint8_t i;
3     TLC549_CS = 0;

```



```

4   TLC549_DOUT = 1;
5   TLC549_CLK = 0;
6   for (i = 0; i < 8; i++) {
7       AdValue = AdValue << 1;
8       TLC549_CLK = 1;
9       _nop_();
10      AIN = TLC549_DOUT;
11      TLC549_CLK = 0;
12      _nop_();
13  }
14  TLC549_CS = 1;
15  return AdValue;
16 }

```

### 3.5 关键算法

#### 3.5.1 标度变换算法

标度变换就是将 AD 转换芯片返回的数字量转换为对应物理量的过程。

$Y_{max}$ : 物理量的最大值,  $Y_{min}$ : 物理量的最小值,  $X_{max}$ : AD 的最大值,  $X_{min}$ : AD 的最小值,  $z$  为当前 AD 返回值。

则:  $\frac{Y_{max}-Y_{min}}{X_{max}-X_{min}}$  为 1 格 AD 值对应的物理量大小, 在本例中为  $\frac{5.0-0.0}{255.0-0.0}$ , 加小数点的原因是将其设为浮点类型, 否则计算机会取整, 丢失精度。

因此, 标度变换后的物理量 =  $z \times \frac{Y_{max}-Y_{min}}{X_{max}-X_{min}}$ 。

在程序实现中, 需要强制转换为 float 类型, 为了便于传输和显示, 将其放大 1000 倍取整 (保留三位小数)。

标度变换核心代码如下所示:

```

1  if (adFlag) {
2      adFlag = 0;
3      fAdValue = (float)(ucAdValue * (5.0 / 255.0));
4      uiAdValue = fAdValue * 1000;
5  }

```

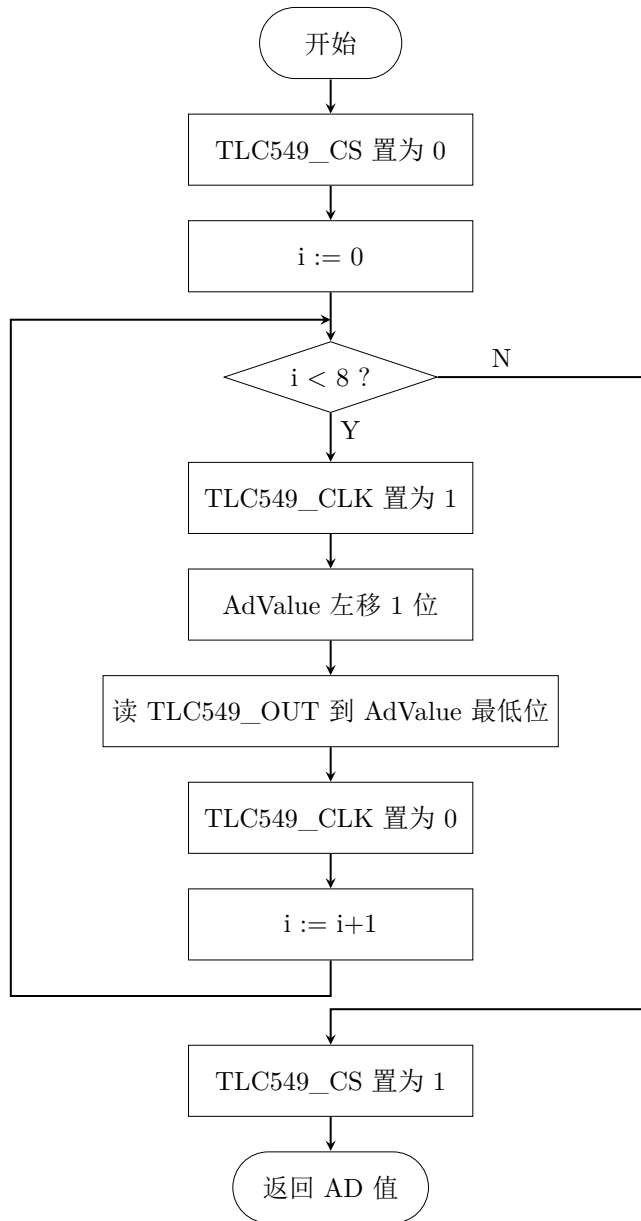


图 9 AD 转换子程序流程图

### 3.5.2 更新显示缓冲区算法

uiAdValue 返回的是放大 1000 倍的整型值, 需要将其千位, 百位, 十位, 个位拆分以更新显示缓冲区。

通过除以 10 取余获得个位, 通过除以 10 取整经过 4 次循环分别取出千位, 百位, 十位, 个位并更新到缓冲区。

更新显示缓冲区核心代码如下所示:

```

1
2 for (j = 0; j < 4; j++) {

```

```

3     dispBuf[3 - j] = uiAdValue % 10;
4     uiAdValue /= 10;
5 }
    
```

## 4 实验调试过程

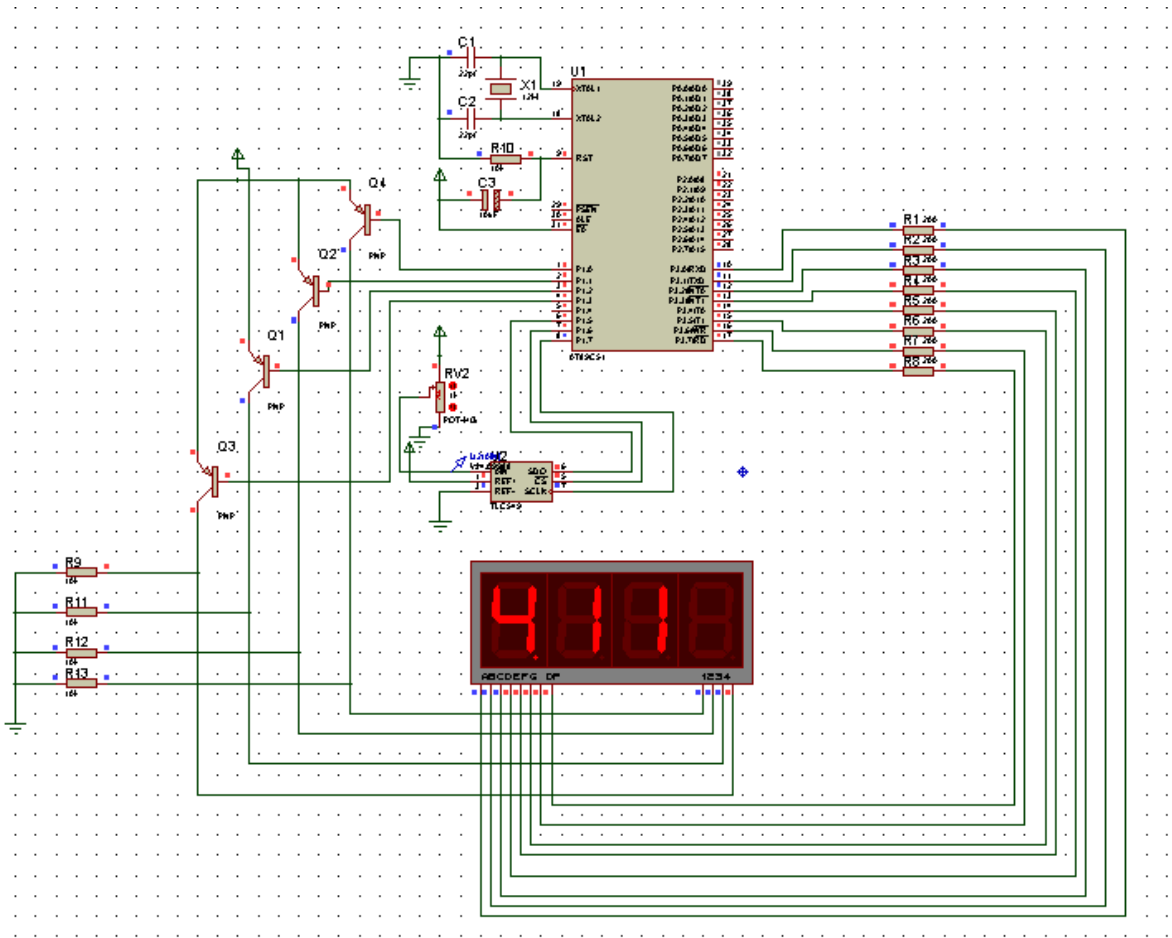


图 10 实验调试结果图

描述实验过程及取得的结果！

将在实验调试过程中遇到的问题及解决方法写在这里！

## 5 总结

将体会总结写在这里！

## 附录 A 源代码

```
1 #include <reg51.h>
2 #include <intrins.h>
3 #include "common.h"
4 #define FOSC 11059200ul
5 #define T0_H (65536-(2*FOSC)/(1000*12))/256
6 #define T0_L (65536-(2*FOSC)/(1000*12))%256
7
8 sbit COM0 = P1 ^ 0;
9 sbit COM1 = P1 ^ 1;
10 sbit COM2 = P1 ^ 2;
11 sbit COM3 = P1 ^ 3;
12 sbit TLC549_CS = P1 ^ 6;
13 sbit TLC549_DOUT = P1 ^ 5;
14 sbit TLC549_CLK = P1 ^ 7;
15 bit flag = 0;
16 bit flag1 = 0;
17 uint8_t ADcounts = 0;
18 uint8_t dispBuf[] = { 2, 0, 1, 8};
19 uint8_t code ledDeg[] = { 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0
    xF8, 0x80, 0x90 };
20 uint8_t bdata AdValue;
21 sbit AIN = AdValue ^ 0;
22
23 void initSys();
24
25 uint8_t getAdValue() {
26     uint8_t i;
27     TLC549_CS = 0;
28     TLC549_DOUT = 1;
29     TLC549_CLK = 0;
30     for (i = 0; i < 8; i++) {
31         AdValue = AdValue << 1;
32         TLC549_CLK = 1;
```

```
33     _nop_();
34     _nop_();
35     AIN = TLC549_DOUT;
36     TLC549_CLK = 0;
37     _nop_();
38     _nop_();
39 }
40 TLC549_CS = 1;
41 return AdValue;
42 }
43
44 void main() {
45     uint8_t i = 0;
46     uint8_t j = 0;
47     uint8_t ucAdValue = 0;
48     uint16_t uiAdValue = 0;
49     float fAdValue = 0.0;
50     initSys();
51     while (1) {
52         if (flag1) {
53             flag1 = 0;
54             ucAdValue = getAdValue();
55             fAdValue = (float)(ucAdValue * (5.0 / 255.0));
56             uiAdValue = fAdValue * 1000;
57             for (j = 0; j < 4; j++) {
58                 dispBuf[3 - j] = uiAdValue % 10;
59                 uiAdValue /= 10;
60             }
61         }
62         if (flag) {
63             flag = 0;
64             switch (i) {
65                 case 0:
66                     COM0 = 0; COM1 = 1; COM2 = 1; COM3 = 1;
67                     break;
```

```
68         case 1:
69             COM0 = 1; COM1 = 0; COM2 = 1; COM3 = 1;
70             break;
71         case 2:
72             COM0 = 1; COM1 = 1; COM2 = 0; COM3 = 1;
73             break;
74         case 3:
75             COM0 = 1; COM1 = 1; COM2 = 1; COM3 = 0;
76             break;
77     }
78     P3 = ledDeg[dispBuf[i]];
79     if (i == 0)
80         P3 &= 0x7f;
81     if (++i >= 4)
82         i = 0;
83 }
84 }
85 }
86
87 void initSys() {
88     TMOD &= 0xF0;
89     TMOD |= 0x01;
90     EA = 1;
91     ET0 = 1;
92     TH0 = T0_H;
93     TL0 = T0_L;
94     TR0 = 1;
95 }
96
97 void timer0ISR() interrupt 1 {
98     TH0 = T0_H;
99     TL0 = T0_L;
100    flag = 1;
101    if (ADcounts++ >= 40) {
102        ADcounts = 0;
```

```
103     flag1 = 1;
104 }
105 }
```

## 附录 B 电路原理图